

Model ATM-3100

ATMS 05

全自動ウェーハ表面保護テープ貼り機

Fully Automatic Wafer BG Tape Lamination Machine

【概要 - Outline - 】

▶本装置は、ウェーハ裏面研磨工程のウェーハ表面に保護テープを全自動で貼る装置です。 This machine is to laminate BG tape on wafer in wafer back-grinding process.

、特長 - Features - 】

Takeberi

- ◆貼り付けローラー、テーブルに加熱機構付(オプション)
 Laminate tape with heater roller and heater table (option)
- ▶あらゆるテープに最適の条件設定を見出せます。 Optimal lamination condition can be set to various tape kind.
- ◆テープテンションコントロール機構によりノーテンションからの貼付けが可能。 Tape tension controlling system allows free-tension lamination.
- ◆8-12インチ対応 Applicable to 8 and 12 inch wafer
- ◆FOUP オープナー対応 (オプション) FOUP opener (option)

項 目 Spec		ATM-3100
対応ウェーハサイズ Wafer Size		8 inch, 12 inch
使用テープ幅 Tape width		8 inch: 230mm、12 inch: 330mm
ユーティリティ	電源 Power	AC100V、単相 (single-phase) 50/60Hz、3.0KVA
	空気源 air	O.4Mpa、100N/min
	真空源 Vacuum source	-74kpa
装置寸法 Dimension		W1,350×D1,650×H2,020
重量 Weight		600 kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.



001101001011010100101001101001011010